

THIN-FILM TRANSISTOR ARRAY

Patent Number: JP5216067

Publication date: 1993-08-27

Inventor(s): IKEDA HIROYUKI

Applicant(s):: SONY CORP

Requested Patent: JP5216067

Application Number: JP19920047967 19920204

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/136 ; G02F1/133 ; G02F1/1343 ; H01L27/12 ; H01L29/784

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To provide the structure of cumulative capacitors which is enhanced in the opening rate of picture elements and has a process matching property.

CONSTITUTION: This thin-film transistor array has plural pieces of thin-film transistors(TFTs) having gate electrodes formed on the main surface of a transparent substrate 1 and picture element electrodes 10 connected to the respective TFTs. At least two insulating layer are provided between the gate electrodes and the picture element electrodes 10. Transparent auxiliary electrodes 8 are provided on at least one insulating layers 7 of these insulating layers and at least one insulating layers 9 are clamped between the transparent auxiliary electrodes 8 and the picture element electrodes 10, by which the cumulative capacity components are formed. Since the auxiliary electrodes 8 are transparent, the opening rate of the picture elements is not adversely affected. Since the transparent auxiliary electrodes 8 are provided after the gate electrodes are formed, the process matching property is good.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-216067

(43)公開日 平成5年(1993)8月27日

(51)Int.Cl.⁵

G 0 2 F 1/136

1/133

1/1343

H 0 1 L 27/12

識別記号

5 0 0

5 5 0

A

序内整理番号

9018-2K

7820-2K

9018-2K

8728-4M

9056-4M

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 29/ 78

3 1 1 A

審査請求 未請求 請求項の数3(全6頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平4-47967

(22)出願日

平成4年(1992)2月4日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 池田 裕幸

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

ー株式会社内

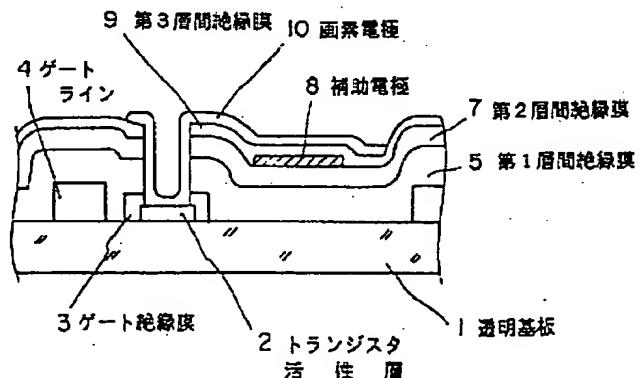
(74)代理人 弁理士 高橋 光男

(54)【発明の名称】 薄膜トランジスタアレイ

(57)【要約】

【目的】 画素開口率を高め且つプロセス整合性の取れた蓄積容量構造を実現する。

【構成】 薄膜トランジスタアレイは透明基板1の主面上に形成されたゲート電極を有する複数個の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタのそれぞれに接続された画素電極10とを備えている。ゲート電極と画素電極10との間には少なくとも2層の絶縁層が設けられている。この絶縁層の少なくとも1層の絶縁層7上に透明補助電極8を設け、この透明補助電極8と画素電極10との間に少なくとも1層の前記絶縁層9が挟持されて蓄積容量成分が形成されている。補助電極8は透明であるので画素開口率に悪影響を及ぼさない。又、透明補助電極8はゲート電極を形成した後設けるのでプロセス整合性が良い。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一主面上に形成されたゲート電極及びソース／ドレン電極を有する複数個の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタのそれぞれに接続された画素電極と、この画素電極の電荷を保持する為の蓄積容量とを備えた薄膜トランジスタアレイにおいて、

前記ゲート電極と前記画素電極との間には少なくとも2層の絶縁層が設けられており、前記蓄積容量が、前記絶縁層の少なくとも1層の絶縁層上に設けられた透明な補助電極と、前記画素電極と、これら補助電極と画素電極の間に挟持された少なくとも1層の前記絶縁層とで構成されている事を特徴とする薄膜トランジスタアレイ。

【請求項2】 前記絶縁層のうちの少なくとも1層が前記薄膜トランジスタのゲート絶縁膜と同一の材料で構成されている事を特徴とする請求項1記載の薄膜トランジスタアレイ。

【請求項3】 一主面上に形成されたゲート電極及びソース／ドレン電極を有する複数個の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタのそれぞれに接続された画素電極と、この画素電極の電荷を保持する為の蓄積容量とを有する薄膜トランジスタアレイ基板と、これら画素電極と対向する共通電極を有する基材と、前記薄膜トランジスタアレイ基板と前記基材との間に挟持された液晶層とを備えた液晶表示装置において、

前記ゲート電極と前記画素電極との間には少なくとも2層の絶縁層が設けられており、前記蓄積容量が、前記絶縁層の少なくとも1層の絶縁層上に設けられた透明な補助電極と、前記画素電極と、これら補助電極と画素電極の間に挟持された少なくとも1層の前記絶縁層とで構成されている事を特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はアクティブマトリクス方式液晶表示装置の駆動用基板として用いられる薄膜トランジスタアレイに関する。より詳しくは、画素ごとに応して設けられる画質品位向上用の補助電極又は蓄積電極の構造に関する。

【0002】

【従来の技術】 多結晶シリコンあるいは非晶質シリコンを用いた薄膜トランジスタは、アクティブマトリクス方式液晶表示装置の画素駆動用能動素子としてさかんに研究開発されている。図5を参照して薄膜トランジスタを利用したアクティブマトリクス方式液晶表示装置の構成を簡潔に説明する。個々の薄膜トランジスタ101は、並列する走査線群106 (G1ないしGn) と、これに直交する方向に設けられた信号線群105 (S1ないしSm) との間の交差部に配置している。各走査線例えはG1の一部は薄膜トランジスタ101のゲート電極を構成しており、各信号線例えはS1の一部はトランジスタ101のソース電極に用いられている。又、交差部ごと

に画素電極102aが設けられておりトランジスタ101のドレン電極と電気的に接続されている。あるいは、ドレン電極と画素電極を一体的に形成しても良い。この様にして、画素電極102aと対向基板上に設けられた共通電極102bとの間に液晶セル102が形成される。この液晶セル102と並列して蓄積容量103も形成されている。各交差部ごとに設けられた薄膜トランジスタ101、液晶セル102、蓄積容量103とで画素104が構成される。

【0003】 信号線群105はデータドライバ107に接続されているとともに、走査線群106はゲートドライバ108に接続されている。ゲートドライバ108により走査線が順次選択された時、データドライバ107から信号線群105に出力された画像信号が、薄膜トランジスタ101を介して個々の液晶セル102に書き込まれ、対応する画素電極102aの電位が所定レベルにセットされる。そして、次のフレーム期間において書き換えられるまでの間、画素電極の電位は液晶セルの容量により保持あるいはホールドされる。しかしながら、このホールド電位は書き込み直後ゲート電極とドレン電極との間に形成されたオーバーラップ容量に対する電荷再分配により、ステップ状に負極性側にレベルシフトを引き起す惧れがある。この為、液晶セルへ印加される電圧が正負極性間で非対称となり表示フリッカの原因となる。又、ホールド期間中、薄膜トランジスタのソース及びドレン間におけるリークや液晶セルの抵抗成分を介した自己放電により画素電極電位が減衰してしまう惧れがある。この様な不具合は画素の微細化が進めば進む程液晶セル容量が小さくなる為顕著になる。

【0004】かかる2つの欠点を克服する為に、従来から図5の等価回路に示す様に、蓄積容量103が液晶セル102と並列的に設けられている。つまり、画像信号の書き込み時、液晶セルと蓄積容量との両者に電荷が充電されるので、前述した電荷再分配時における液晶容量の電荷の目減り分が少くなりレベルシフトが抑制される。又、画素容量が全体として大きくなるので画素電極電位減衰に関する時定数が大きくなり画像信号のホールドが持続できるので表示コントラストが高くなる。

【0005】この様な機能を有する蓄積容量の形成方式には2通りある。1つは、1行前の走査線と画素電極とを部分的にオーバーラップさせ容量を形成するものである。もう1つは、図5に示した様に、走査線とは独立した補助電極線103aを設け一定電位例えは接地電位を与えて、この補助電極線と画素電極との間に容量を設けるものである。前者の方式は走査線をそのまま利用できるのでその分画素電極を広くとれる利点がある反面、電位変動の影響を受け易いという欠点がある。一方、後者の方式は画素電位が安定する利点がある反面、画素電極とオーバーラップする補助電極線の面積分だけ実効画素面積が減少し開口率がとれないで表示が暗くなるとい

う欠点がある。実用上の観点から安定した表示性能が得られる後者の方針が優勢になってきている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】図6を参照して本発明が解決しようとする課題を簡潔に説明する。この例は多結晶シリコンを用いたプレーナ型の薄膜トランジスタが形成された液晶表示装置駆動用基板の断面構造を示す。この図は、薄膜トランジスタのチャネル幅方向に沿ってドレイン領域上を切断した断面図である。透明基板201の表面には多結晶シリコン薄膜をパタニングして得られたトランジスタ活性層202が設けられている。その表面はゲート絶縁膜203により被覆されている。その横には走査線あるいはゲートライン204が延設されている。これらトランジスタ活性層202等は第1層間絶縁膜205により被覆されている。この絶縁膜205の上には図示しない信号線あるいはソースライン等が形成されており、第2層間絶縁膜207で被覆される。第2層間絶縁膜207の上には導電性透明材料からなる画素電極210がパタニング形成される。その一部はコンタクトホールを介してトランジスタ活性層202に形成されたドレイン領域に電気接続されている。

【0007】多結晶シリコン薄膜を用いたプレーナ型の場合には、通常補助電極線208はトランジスタ活性層202と同時に形成する事がプロセス上有利である。この為、補助電極線208も多結晶シリコン薄膜をパタニングして形成される。この補助電極線208は層間絶縁膜を介して画素電極210とオーバーラップしており蓄積容量を形成する。しかしながら、多結晶シリコン材料からなる為光学的に不透明でありオーバーラップ分だけ画素電極の実効表示面積が削減されるという問題点がある。かかる開口率の低下は特に画素の高精細化及び高密度化を進める上で大きな障害となる。加えて、補助電極線に用いられた多結晶シリコンを選択的に低抵抗化処理する必要があり工程が複雑になるという問題点もある。

【0008】画素開口率の低下を防ぐ為に、補助電極線の材料に透明導電膜を利用する方式が提案されている。一例として、非晶質シリコン薄膜を用いた逆スタガード型の薄膜トランジスタアレイにおいて、ゲート電極を形成する前に基板上に透明導電膜からなる補助電極を形成している。この上に絶縁膜を介して画素電極をオーバーラップして形成し蓄積容量を設ける方式である。しかしながら、ゲート電極を形成する前のプロセス初期に透明導電膜をパタニング形成すると後工程で様々な不具合が生じる。例えば、次のゲート電極パタニングの為の露光工程でアライメントをとるのが困難となり誤差が発生し易くなる。又、透明電極を堆積した後、絶縁膜形成等の高温プロセスが後工程で加わると透明導電膜の変質が生じるという問題点がある。この様に、従来の透明導電膜を用いた補助電極の形成方法は半導体プロセス全体として見た場合整合性が悪いという問題点がある。

【0009】上述した従来の技術の問題点あるいは課題に鑑み、本発明は画素電極の開口率を犠牲にする事なく且つプロセス整合性に優れた補助電極の構造を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課題を解決し且つ本発明の目的を達成する為に講じられた手段を以下に説明する。一般的に、薄膜トランジスタアレイは一面上に形成されたゲート電極及びソース／ドレイン電極を有する複数個の薄膜トランジスタと、この薄膜トランジスタのそれぞれに接続された画素電極と、この画素電極の電荷を保持する為の蓄積容量とを備えている。かかる構成において、前記ゲート電極と前記画素電極との間に少なくとも2層の絶縁層を設けている。そして、前記蓄積容量が、前記絶縁層の少なくとも1層の絶縁層上に設けられた透明な補助電極と、前記画素電極と、これら補助電極と画素電極の間に挟持された少なくとも1層の前記絶縁層とで構成されているという手段を講じた。一態様においては、前記絶縁層のうちの少なくとも1層が前記薄膜トランジスタのゲート絶縁膜と同一の材料で構成されている。

【0011】

【作用】本発明によれば、透明画素電極とオーバーラップした補助電極は透明導電材料からなり光透過性を有している。この為、オーバーラップしていても画素の開口率が損なわれない為、明るい表示面を有する液晶表示装置が得られる。又、この透明補助電極は薄膜トランジスタのゲート電極を形成した後設けられる。換言すると、高温の半導体プロセスが終了した後に補助電極を形成する為、薄膜トランジスタアレイ全体としてのプロセス整合性が良好になる。

【0012】

【実施例】以下図面を参照して本発明の好適な実施例を詳細に説明する。図1は本発明にかかる薄膜トランジスタアレイの一実施例を示す模式的な断面図であり、多結晶シリコンを用いたプレーナ型薄膜トランジスタアレイの例である。透明基板1は高純度石英ガラスからなる。この上に多結晶シリコン薄膜をパタニングして得られた島状のトランジスタ活性層2が形成される。トランジスタ活性層2の表面を熱酸化して約1000オングストローム程度のゲート絶縁膜3を形成する。次に低抵抗多結晶シリコンからなるゲートライン4を形成する。このゲートライン4の一部は、図示しないがゲート電極としてゲート絶縁膜3を介してトランジスタ活性層2の上に重ねられる。これらトランジスタ活性層2及びゲートライン4を被覆する様に第1層間絶縁膜5が堆積される。この絶縁膜5は、例えばCVD法によりPSGを3000オングストローム程度堆積して形成する。この第1層間絶縁膜5の上に、図示しないがソースライン及びソース電極を一体的に形成する。ソースラインは、例えばスペ

ツタリング法を用いて金属アルミニウムを膜厚5000オングストロームで堆積した後パタニングして得られる。さらにその上に第2層間絶縁膜7を被覆する。この絶縁膜7は第1層間絶縁膜5と同様にCVD法を用いてPSGを3000オングストローム程度堆積して形成される。

【0013】第2層間絶縁膜7の上には補助電極8が形成される。この補助電極8は、例えばITO等からなる透明導電膜を1500オングストローム程度の膜厚で堆積した後所定の形状にパタニングして形成する。補助電極8は外部端子から一定の電圧を印加できる様にパタン形成されている。この補助電極8に重ねて第3層間絶縁膜9が被覆される。この絶縁膜9は例えば低温プラズマにより窒化シリコンを2000オングストローム程度堆積して得られる。最後に、第3層間絶縁膜9の上に画素電極10が設けられる。この画素電極10は、例えばITO等からなる透明導電膜を1500オングストローム程度の膜厚で成膜した後パタニングして得られる。画素電極10の一端は積層した層間絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介してトランジスタ活性層2のドレイン領域に電気的に接続されている。

【0014】図から明らかな様に、透明画素電極10と透明補助電極8はオーバーラップしているとともに、両者の間に誘電体からなる第3層間絶縁膜9が介在しているので有効な蓄積容量が得られる。この容量の大きさは画素電極を微細化した場合液晶セル容量の2倍以上となる様に補助電極8の面積を設定する事が好ましい。オーバーラップした画素電極10及び補助電極8のみならず絶縁膜及び基板も全て透明であるので薄膜トランジスタアレイは少なくとも画素電極部分で全体的に透明となる。かかる薄膜トランジスタアレイと共に電極を有する基材とを互いに対向して貼り合せるとともに両者の間に液晶層を充填する事により透過型の液晶表示装置が得られる。本発明においては、補助電極8が透明材料である為画素電極の開口率に影響を全く及ぼさない。この為、従来に比し画素開口率が30%程度向上した。

【0015】図2は、図1に示した薄膜トランジスタアレイの平面図である。なお、図1に示した断面図は図2のA-B線に沿って切断したものである。図示する様にトランジスタ活性層2は略矩形にパタニングされている。その中央にはゲートライン4から一体的に延設されたゲート電極Gがゲート絶縁膜を介して重ねられている。ゲート電極Gの両側には不純物の拡散されたソース領域とドレイン領域が設けられている。ソースライン6はその一部分がソース電極Sになっている。又、画素電極10の一部分はドレイン電極Dになっている。なお、本例の様に画素電極10とドレイン電極Dを一体的に形成する構造ばかりでなく、両者を別材料で構成しても良い。エッチングで示した様に、画素電極10の下部には第3層間絶縁膜を介して補助電極8が延設されている。この補

助電極8は透明材料からなるのでオーバーラップ部分の透過率は実質的に損なわれない。本例においてはこの補助電極8は補助電極線自体からなり前述した様に外部端子に接続される。しかしながら、補助電極線と容量電極を構成する補助電極8自体を別に分けてそれぞれ形成しても良い。

【0016】図3を参照して本発明にかかる薄膜トランジスタアレイの他の実施例を説明する。この例は非晶質シリコンを用いた正スタガード型の薄膜トランジスタアレイに関するものである。透明基板1の上には金属クロムからなる2500オングストローム程度の膜厚のゲートライン11が形成されている。その上には、ゲート絶縁膜を兼ねる第1層間絶縁膜12が堆積されている。この絶縁膜12は、例えばプラズマ処理により酸化シリコンを1800オングストローム程度堆積して成膜する。この上に補助電極13を形成する。この補助電極13は、例えばITO等からなる透明導電膜を1300オングストローム程度の膜厚で堆積した後パタニングして得られる。補助電極13は平面的に見た場合ゲートライン11と交差しない様にパタン形成される。次に、同様にゲート絶縁膜を兼ねる第2層間絶縁膜14が堆積される。この絶縁膜14は、例えばプラズマ処理により窒化シリコンを1000オングストローム程度で成膜して得られる。第2層間絶縁膜14の上には、トランジスタ活性層15、エッチングストップ16及び低抵抗半導体層(図示せず)を順次重ねて設ける。トランジスタ活性層15は非晶質シリコンあるいはアモルファスシリコンからなり500オングストローム程度の膜厚を有する。又、エッチングストップ16は1000オングストローム程度の膜厚を有するプラズマ窒化シリコンからなる。続いて、第2層間絶縁膜14の上に画素電極18を形成する。これは、例えばITO等からなる透明導電膜を1000オングストローム程度の膜厚で堆積した後パタニングして得られる。最後に、図示しないが金属アルミニウム等からなるソースライン及びドレイン電極を形成する。なお、ソース電極はソースラインと一体的に形成される。ソース/ドレイン電極をエッチングストップ16に沿ってエッチング除去し薄膜トランジスタのチャネル部を形成する。

【0017】図4は、図3に示す薄膜トランジスタアレイの平面図である。なお、図3は図4に表わされたA-B線に沿って切断された断面形状を示している。図4に示す様に、ゲートライン11から一体的に延設された最下層のゲート電極に重ねて、順次第1及び第2層間絶縁膜、トランジスタ活性層、エッチングストップ16、低抵抗半導体層17、ソース/ドレイン電極が形成される。エッチングストップ16に沿って、ソース/ドレイン電極をエッチング除去する事により、各々分離したドレイン電極19Dとソース電極19Sが得られる。ソース電極19Sはソースラインと一体になっている。一

方、ドレイン電極 19D は透明画素電極 18 に接続されている。さらに、ドレイン電極 19D とソース電極 19S との間にはエッティングによりチャネル部 20 が設けられる。又、透明補助電極 13 は透明画素電極 18 とオーバーラップする様に配設されている。この補助電極 13 はゲートライン 11 と交差しない様にバタン形成されている。かかる構造を有する薄膜トランジスタアレイを透過型液晶表示装置の駆動用基板として用いた場合、透明補助電極 13 の部分が透明画素電極 18 の光透過度を損なわないので、従来に比し画素開口率を 25% 改善する事ができる。

【0018】

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によれば、ゲート電極より上層において、少なくとも 1 層の層間絶縁膜を介して画素電極とオーバーラップする様に透明な補助電極を形成する事により、画素電極との間に容量成分が設けられ良好な電荷保持特性を得る事ができるという効果がある。又、補助電極を透明化する事により画素開口率を改善でき明るい液晶表示装置を提供する事ができる事に加え、補助電極による遮光から開放される為容量をより大きくでき、さらに特性を向上させる事ができるという効果がある。さらに、ゲート電極を形成した後補助電極を設けるという工程を採用する事によりプロセス

の整合性を高める事ができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明にかかる薄膜トランジスタアレイの第 1 実施例を示す断面図である。

【図 2】第 1 実施例の平面図である。

【図 3】本発明にかかる薄膜トランジスタアレイの第 2 実施例を示す模式的な断面図である。

【図 4】第 2 実施例の平面図である。

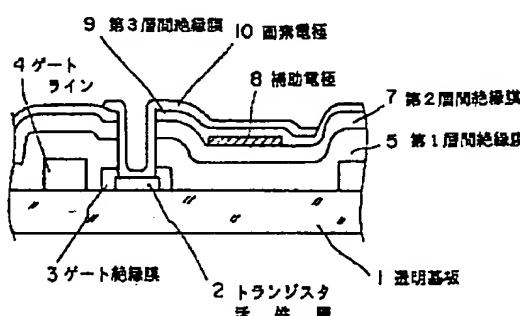
【図 5】薄膜トランジスタアレイを用いた液晶表示装置の一般的な回路構成を示す模式図である。

【図 6】従来の薄膜トランジスタアレイの一例を示す断面図である。

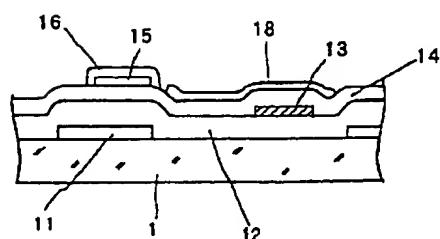
【符号の説明】

1	透明基板
2	トランジスタ活性層
3	ゲート絶縁膜
4	ゲートライン
5	第 1 層間絶縁膜
7	第 2 層間絶縁膜
8	補助電極
9	第 3 層間絶縁膜
10	画素電極

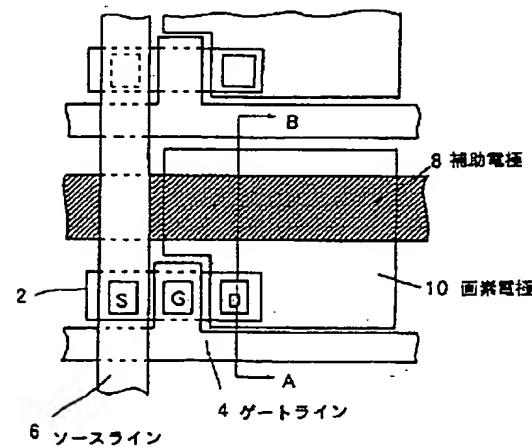
【図 1】



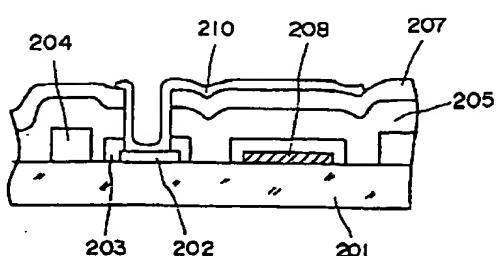
【図 3】



【図 2】

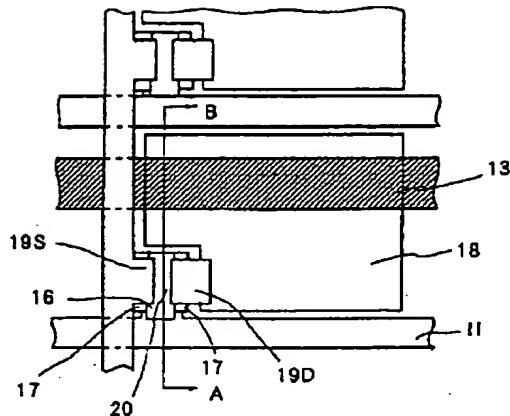


【図 6】

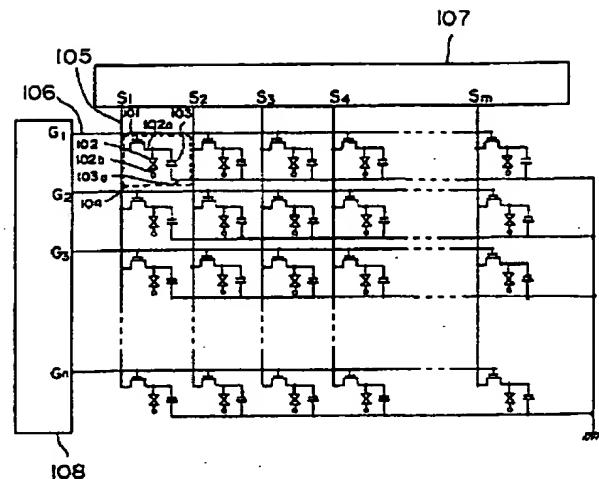


(6)

【図 4】



【図 5】



フロントページの続き

(51) Int. C1.5

識別記号 庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H O 1 L 29/784